(54) FILM TYPE LIQUID CRUAL DISPLAY ELEMENT

(11) 1-101517 (A) (43) 19.4.1989 (19) JP

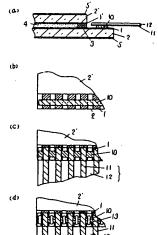
(21) Appl. No. 62-258886 (22) 14.10.1987

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) NOBUMASA OSHIMA

(51) Int. Cl⁴. G02F1/133,G09F9/00,H05K3/32

PURPOSE: To suppress the lateral current leakage of conductive adhesives by fixing an electrode drawing part and a drawing lead wire with the conductive adhesives and forming a clipping part having width larger than the width of the adhesives on a gap part between electrodes.

CONSTITUTION: A film-like printed lead wire 12 having a copper foil lead terminal 11 corresponding to an electrode 1 is thermocompressively bonded with the surface of a transparent electrode 1 for drawing a liquid crystal cell through a conductive heat pressed tape with continuously fixed width. A hole 13 is perforated by punching or the like on the connection part thermocompressively bonded by the sheet 10 more than the width of the sheet 10 and with the lateral width corresponding to the complete clipping of the sheet 10 on the gap part between the electrodes to cut out the continued conductive part. Thus, current leakage between the electrodes can be removed by mechanically cutting off the lateral connection of the conductive adhesives.



(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

(11) 1-101518 (A) (43) 19.4.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-258942 (22) 14.10.1987

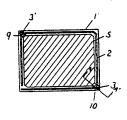
(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

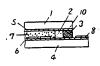
(72) HIROMASA MATSUSHITA(2)

(51) Int. Cl⁴. G02F1/133,G02F1/13

PURPOSE: To prevent the fetching electrodes of front and rear bases from being etched by etching solution by contacting a conductive substance with a sealing material to remove a gap.

CONSTITUTION: The front base 1 to which the sealing material 2 and the conductive substance 3 are applied is superposed to the rear base 4, both the sealing material 2 and conductive substance 3 are smushed while pressing both the bases 1, 4 to increase the width of the sealing material 2 and the diameter of the substance 3. Thereby, about 0.2~0.3mm gap generated at the time of applying the material 2 and the substance 3 to the front base 1 is removed and the material 2 is contacted with the substance 3. After injecting liquid crystal 7 and sealing the injection port, an auxiliary electrode 8 is removed by etching. Consequently, the fetching electrode can be prevented from being etched by the etching solution and the generation of a contact root can be prevented.





 $3^\prime;$ conductive substance. 5.6: electrode. 10: part to be taken out electrode

(54) ACTIVE MATRIX SUBSTRATE

(11) 1-101519 (A) (43) 19.4.1989 (19) JP

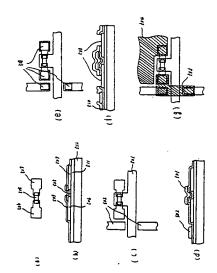
(21) Appl. No. 62-258854 (22) 14.10.1987

(71) SEIKO EPSON CORP (72) HIDETO ISHIGURO

(51) Int. Cl⁴. G02F1/133

PURPOSE: To obtain a large and highly reliable active matrix substrate by forming a bridged wiring formed by the same material as a picture element electrode simultaneously with the formation of the picture element electrode so as to couple a partial source wiring formed by the same material as a gate wiring simultaneously with the formation of the gate wiring.

CONSTITUTION: After forming a channel area 505, a source area 506, a drain area 507 in a thin film transistor, the thin film is formed as a prescribed shape by using a low resistance material consisting of various kinds of alloys and superconductive substances and not source wiring is formed on the intersecting part of the gate wiring 501 and a source wiring 502. Then, an insulating film for insulating the source wiring 502 and the gate wiring 501 is formed and a contact hole 508 is formed like a prescribed shape. Then, an ITO film is formed as a prescribed shape and a bridged wiring 503 for bridging the source wiring 502 is obtained in a picture element transparent electrode 504 and the intersecting part of the gate wiring 501 and the source wiring 502.



⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出頭公開

母公開特許公報(A) 平1-101519

@Int.Cl.4

繈別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)4月19日

G 02 F 1/133

327

7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

アクテイブマトリクス基板 の発明の名称

> 頭 昭62-258854 ②特

顧 昭62(1987)10月14日 ❷出

砂発 明 者 石黒 英 人

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

セイコーエブソン株式 ①出 願 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

外1名 弁理士 最上 務 の代 理 人

1. 発明の名称

遊路トランタスタ、ソース配線、ゲー ト記録、音楽電視、前記ソース配線と前記ゲート リクス基仮において、前紀ゲート配線と同じ材質 のソース記録を結合させる様に解記編素電極と関 じ材質で同時に形成された架構配線を異像するこ とを特徴とするアクティブマトリクス基収。

前記ソース配雑と同じ材質で同時に形 時に形成された架構配線を具備することを特徴と する特許請求の韓國第1項に記憶のアクティブマ トリクス延復。

3. 発明の詳細な説明

(従来の技術)・

0、不義物を含む多精器シリコン等が用いられて

第3回(a)は、従来のアクティブマトリクス のアクティブマトリクス基板の製造工程の一部の 上祖閔を第4回(a)~(d)に、新四回を第4 図(a')~(d')に示した。

(a)、(a') 法下地绝缘族411上に群族

特開平1-101519(2)

ト 域 4 0 6 、 ド は 4 0 7 で は 4 0 6 、 ド に は 4 0 7 で は 4 0

以上の工程を見れば明らかな様に、従来のアクティブマトリクス基板の記憶方法では、2回の配験用の環膜の形成と2回のフォトエッチング工程が必要である。

(発明が解決しようとする興題点)

前記の、従来の記録材料である「TO切は、そ

の比低が300μμのののそれ低か300μにありてりにはなった。 信号がない 20μにありてりにはない 20μにありてりにはない 20μにありてりにはない 20μにない 20μにはない 20μにはないが 20μにはない 20μにはない

本発明は、この様な問題点を解決するもので、 その目的とするところは、より大型で信頼性の高いアクティブマトリクス基板を提供することにある。

(問題点を解決するための手数).

母 茂 トゥン ヴスタ、ソース配 株、ゲート 配 株、 監 景 電 揺 、 前 記 ソース 配 株 と 前 紀 ゲート 配 株 を 絶 様 す る 絶 様 既 を 異 俊 す る ア ク ティブマ ト リ ク ス 基 板 に お い て 、 本 発 明 の ア ク ティブマ ト リ ク ス 基 仮

(実施例)

以下、本発明について、実施機に基づき詳細に 無明する。

実施例 [

第 1 図は本発明によるアクティブマトリクス基板の一例の上規図である。 1 0 3 の架材配線により、ソース配線 1 0 2 とゲート配線 1 0 1 の交差部を架積しているのが特徴である。 第 2 図に第 1 図のAA^ における断面図を示した。

本発明の、実施例を第5回の、上根図(a)~ (d)、新選図(a′)~(d′)を用いて、工 税取に、ちらに詳しく説明する。まず、(a)、

次に、(b)、(b')に示す様にアルミュウム、モリブデン、タングステン、タンタル、ニオブ、チタンおよびその健化物、各種合金、組織等物質等の低低抗材料を用いて1000人~7000人程度の呼吸を所定の形状に形成し、ゲート配線501およびソース配線502とする。ここで

注目すべきととは、 彼 ゲート 配粋 と 彼 ソース 配紋 の 交 悠 然 に おい で は、 ソース 配 線 が 形 成 さ れ て い ない ことで ある。 この 橋 造 を 採 用 する こと に よって、 ゲート 配線と ソース 配 線 の 大 部 分 を 同 時 に 形 成 すること が 可能と なる。

次に(c)、(c')に示されるようにソース 記録とゲート配線を絶録する絶録数と理談トラン ツスタを保護するペッシベーション数をかねたこ 酸化健素、窒化健素等からなる絶疑数610を3 000人~1000人程度形成し、図に示した 様に所定の形状にコンタクトホール508を形成 する。

次に(d)、(d')に示される様に1TO奴を所定の形状に形成し、 画景透明 電低 6 0 4 、およびはゲート配妹とソース配 韓の交差 都においてソース配韓を解析する503の架情配線を得る。又、この工程によりソース配練501とソース似城508、国素電極504とドレイン似城507

以上の工程を経て、本発明によるアクティブマ

トリクスの1例が製造される。

災總例2

前実施例では、ソース配数を架積したが、ゲート配数を、架積することも可能であり、 第6回(a)~(c)に示した。

(発明の効果)

以上に述べたように本発明によれば、従来より 工程数をまったく地やすことなく、ゲート配線、 ソース配線の低低体化が可能となる。これにより

以下のような効果が得られる。

a. ゲート記憶の低低抗化により、薄膜トラン リスタのスイッチング時間を短縮できるため、質 最致を増やすことができ、裏面の大型化が可像と

b. ソース配線の低低抗化により、 簡素に対する音を込み時間を短縮できるため、 & と関係な効果がある。

d. 配額を綴くすることが可能となるために、 図索の関口率を大きくすることができ、より引る い面像が得られる。

e. 単純に配設を金属等の、低低抗材料にすると、数形成工程、フォトエッチング工程が、それ

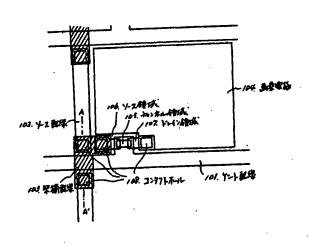
ぞれ 1 回増え、信頼性および歩留りの低下を招くが、本発明の工程数は従来の技術の工程数とかわりないため、これを回聴することが可能である。

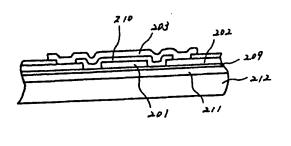
したがって本効明によれば、 信頼性およびが 切りの低下を招くことなく、 アクティブマトリクス 延便の大型化および高枠額化、 高関口率化による高調像品数化が可能となる。

4. 図頭の腹単な熱明

特開平1-101519(4)

(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(4)
(1)
(2)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)<

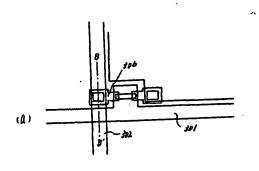


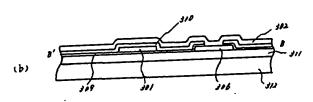


第2四

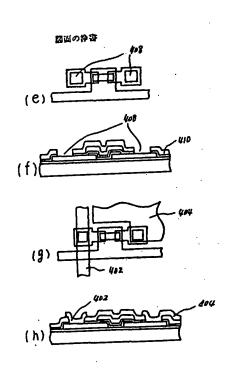
第1四

特開平1-101519(5)

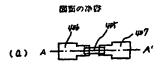


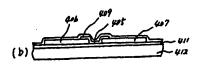


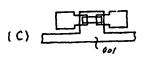
第3四

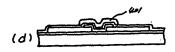


第 4 图



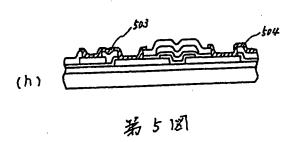


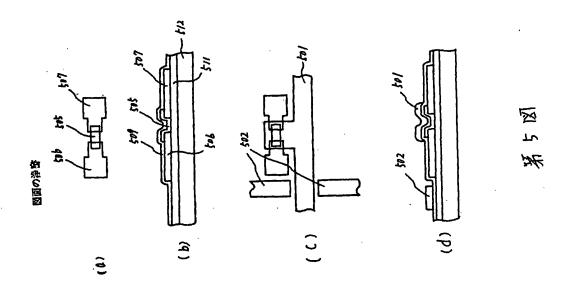


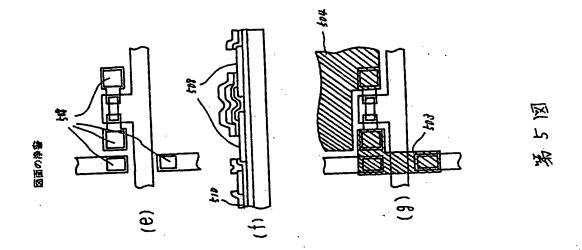


第十阊



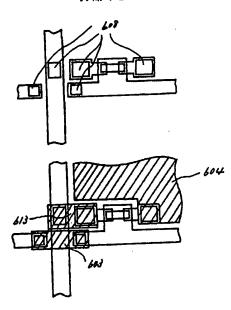






(a) 602 607 (b)

新日图



新し図

手統補正書 (方式) 施

昭和63年2月18日

特許庁長官 小川 邦 夫 数

1、事件の表示

昭和62年 特許 職 第258854号

2、発明の名称

アクティブマトリクス益板



3. 補正する者

国 事件との関係 出題人 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (236)セイコーエアソン株式会社 代表取締役 中村 恒 也

4. 代 理 人 〒104 東京都中央区京橋2丁目6番21号 株式会社 殿部セイコー内 最上特許事務所 (4664)弁理士 歴 上 務 (他1名) 連絡先 563-2111 内線 631~635 担当 林

5. 補正命令の日付 昭和63年 1月26日

8. 補正の対象

明 細 歩 (図面の簡単な説明) 図 図 (第4図、第5図)

7. 補正の内容

別紙の通り

/ 式 (1)

华 维 准 正 書

(C)

1. 明報書第10頁第12行目、「第4回」から最終行「である。」を以下の如く補正する。

「第4図(a)~(h)は従来例の製造工程を示したもので(a)、(c)、(e)、(s)は上視図、(b)、(d)、(f)、(h)は断面図である。第5図(a)~(h)は、本発明の実施例1の製造工程を示したもので(a)、(c)、(c)、(g)は上視図(b)、(d)、(f)は断面図である。J

2. 第4回、第5回を別紙の如く補正する。

以 上 保理人 最 上 務他1名(元)